

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa handheld C-Mini czarna, składająca się z dwóch części, osłona z przodu na górze, śruby. Przód obniżony o 1,1 mm, z okienkiem i szczeliną klawiatury, osłoną baterii i stykami baterii, na baterię 9 V

Korzyści

- Nadaje się do przenośnych automatów ręcznych
- Łatwa integracja wyświetlaczy LCD i klawiatur membranowych
- Ergonomiczny kształt obudowy, prosty lub stopniowy
- Szybki montaż dzięki budowie modułowej

Dane handlowe

Numer artykułu	1578390
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	ACFACA
Klucz produktu	ACFACA
GTIN	4067923070004
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	98,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	98,1 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

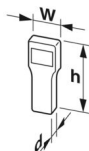
Właściwości produktu

Typ produktu	Kompletna obudowa
Rodzaj obudowy	Obudowa typu Handheld
Seria obudów	HCS
Wykonanie	prosta
Z otworem wentylacyjnym	nie
Miejsce na baterię	9 V

Ekran

Przekątna	2 " / 5 cm (Otwór na wyświetlacz)
-----------	-----------------------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	70,5 mm
Wysokość	110 mm
Głębokość	26 mm
Wymiary	60,5 mm x 100 mm x 1,1 mm (wgłębienie z przodu) 46 mm x 25,4 mm (Otwór na wyświetlacz) 27,4 mm x 3,2 mm (Otwór na kabel klawiatury foliowej) 50 mm x 29,4 mm x 1,2 mm (Powierzchnia na Cover Lense)
Powierzchnia czołowa z osłoną	ku górze, 1 x (49,8 mm x 17,8 mm)

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	czarny (RAL 9005)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	400 ≤ CTI < 600
Materiał izolacyjny	II
Materiał obudowy	ABS
Jakość powierzchni	bez obróbki

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie rozżarzonym drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C

HCS-C MINI 2W 9V 1 C 9005 - Obudowa do elektroniki



1578390

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1578390>

Czas działania	30 s
----------------	------

Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	80 °C
Czas trwania kontroli	1 h
Siła	20

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP40
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 80 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Dane PCB

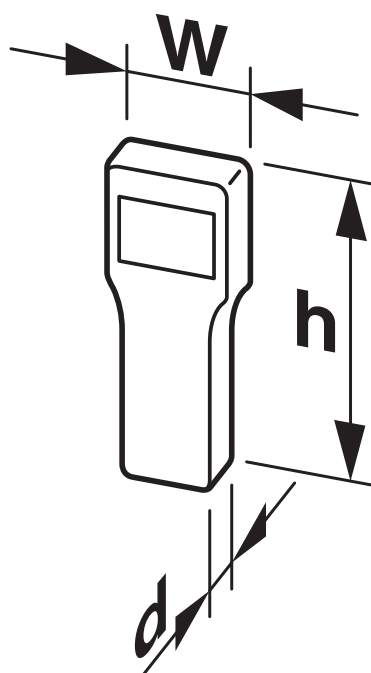
Liczba mocowań płytki drukowanej	2
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaż

Moment dokręcania / prędkość obrotowa	Skręcenie obu części obudowy: 0,25 - 0,3 Nm / 500 - 1000 rpm
---------------------------------------	--

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Widok schematyczny – dalsze szczegóły patrz rysunek serii produktów w sekcji materiałów do pobrania

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190102

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl